This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representation of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-45461

(43)公開日 平成10年(1998) 2月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内塱	理番号	FΙ						技術表示箇所
C 0 4 B	35/00				C 0	4 B	35/00			H	
B01J	19/02				B 0	1 J	19/02				
C 0 4 B	35/195				C 0	4 B	35/58		10	1 A	
	35/16								10	5 A	
	35/44						35/16			Α	
				審查請求	未請求	水 館	∛項の数 1	OL	(全 6	頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号		特顯平8-201566			(71)	出魔人	₹ 000006	633			
							京セラ	株式会	社		
(22)出顧日		平成8年(1996)7	月31日				京都府 の22	京都市	山科区東	東野北	井ノ上町5番地
					(72)	発明を		裕見子			
							鹿児島	県国分		丁1番	4号 京セラ株
					(72)	発明を					
					(,,,,	,,,,,				丁1番	4号 京セラ株
								総合研		•	

(54) 【発明の名称】 耐食性部材

(57)【要約】

【課題】従来のガラス、石英、ステンレス、アルミナ、A1Nの焼結体は、耐食性が不十分であるのに対して、 周期律表表第2a族及び第3a族元素化合物は、高い耐食性を示すが、特性が不安定であった。

【解決手段】フッ素系や塩素系などのハロゲン性腐食ガス或いはそれらのプラズマに曝される部位を、周期律表第2a族、第3a族元素のうちの少なくとも1種を含む、例えば酸化物、スピネル、コージェライト、YAG、シリケートなどの複合化合物を主体とし、その表面粗さ(Ra)が1μm以下、気孔率が3%以下のセラミック焼結体によって構成する。

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED COMMUNICATION

Tom,

Here is one of several data summaries from Japanes patent applications.

(21)Application number: 08201566

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing: 31.07.1996

(72)Inventor:

ITOU YUMIKO AIDA HIROSHI

(54) CORROSION RESISTANT MEMBER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem of unstable characteristics of a compd. of groups IIa and IIIa elements of the Periodic Table having high corrosion resistance while a sintered compact of glass, quartz, stainless steel, alumina or AIN used so far has unsatisfactory corrosion resistance.

SOLUTION: A part of a member exposed to halogen-contg. corrosive gas such as fluorine- or chlorine-contg. gas or plasma of the gas is made of a ceramic sintered compact based on a compd. contg. at least one of groups IIa and IIIa elements of the Periodic Table, e.g. a multiple oxide, spinel, cordierite, YAG or a silicate and having 1 m surface roughness Ra and 3% porosity.

Etch conditions: Reactive ion etch.

Table 1 - SF6 Table 2 - HCl Table 3 - HBr

エッチングガス種: SF a Surface Porosity Etch rate Roughness Relative etch rate

.	アングルの個に	3 5 9			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
試料 No.	新科	表面組さ Ra (μm)	気孔率 (vol%)	Iŋ+'y'/ 率 (Å /min)	相対値
1	Ng0	0.09	0	8	1.00
2		0.72	0	11	1.38
* 3		1.60	0	34	4.25
4		0.09	2	9	1.13
* 5		0.30	5	22	2.75
6	Y203	0. 04	0	10	1.00
* 7		1. 30	0	28	2.80
8		0. 08	2	12	1.20
* 9		0. 11	4	21	2.10
10	YC ₂	0. 08	0	11	1.00
*11		1. 44	0	52	4.73
12		0. 12	1	15	1.36
*13		0. 30	5	24	2.18
14	YN	0. 08	0	9	1.00
* 15		1. 50	0	47	5.22
16		0. 60	2	16	1.78
* 17		0. 70	6	36	3.89
18	CeO ₂	0, 25	0	13	1,00
+19		2, 20	0	38	2,92
20		0, 80	1	21	1,62
+21		0, 80	6	34	2,62
22	CeB ₆	0.30	0	15	1.00
* 23		1.80	0	49	3.27
24		0.40	1	22	1.47
* 25		0.70	4	47	3.13
26 * 27 28 * 29	MgA1204 (スピネル)	0. 05 1. 20 0. 05 0. 40	0 0 2 5	24 66 29 51	1.00 2.75 1.21 2.13
30 *31 · 32 *33	MgzAl4Si =018 (ユージェライト)	0. 03 1. 33 0. 28 0. 60	0 0 2 6	71 166 112 187	1.00 2.34 1.58 2.63
34	YaAlsO12	0. 03	0	15	1.00
* 35	(YAG)	1. 10		34	2.27
36	YzSizOn	0. 04	0	64	1.00
* 37	(31997-1)	1. 41		142	2.22

^{*}印は本発明の範囲外の試料を示す。

Spinel

Cordieri

disilicate

エッチングガス種: HC | Roughness

Surface Porosity Etch rate Relative etch rate

エグノングル人性・ハし」ttougamess								
試料 No.	試料	表面組さ Ra (μm)	気孔率 (vol%)	エッチング 率 (Å /min)	相対値			
			(VOIZ)	(A/min)				
38	MgO	0.09	0	5	1.00			
39		0.72	0	8	1.60			
* 40		1.60	0	26	5.20			
41		0.09	2	9	1.80			
* 42		0.30	5	18	3.60			
43	Y203	0.04	0	6	1.00			
* 44		1.30	0	22	3.67			
45		0.08	2	7	1.17			
* 46		0.11	4	16	2.67			
47	YCz	0.08	0	6	1.00			
*48		1.44	0	35	5.83			
49		0.12	1	11	1.83			
*50		0.30	5	19	3.80			
51	YN	0. 08	0	8	1.00			
* 52		1. 50	0	37	4.63			
53		0. 60	2	14	1.75			
* 54		0. 70	6	26	3.25			
55	CeO ₂	0. 25	0	3	1.00			
* 56		2. 20	0	12	4.00			
57		0. 80	1	4	1.33			
* 58		0. 80	6	9	3.00			
59	CeBa	0. 30	0	5	1.00			
* 60		1. 80	0	23	4.60			
61		0. 40	1	8	1.60			
* 62		0. 70	4	15	3.00			
63 * 64 65 * 66	MgAl 204 (スヒネル)	0. 05 1. 20 0. 05 0. 40	0 0 2 5	18 89 25 47	1.00 4.94 1.39 2.61			
67 * 68 69 * 70	MgzA14SisO18 (J-Jz744)	0. 03 1, 33 0. 28 0. 60	0 0 2 6	35 86 49 92	1.00 2.46 1.40 2.63			
71	YaAis012	0.03	0	15	1.00			
* 72	(YAG)	1.10		76	5.07			
73	Y ₂ Si ₂ O ₇	0. 04	0	32	1.00			
* 74	(¾1>97-1)	1. 41		70	2.19			

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

Table 2. HCl etch

Surface Porosity Etch rate Relative etch rate Tッチングガス種:HB Roughness rate

	ファグルへへ	** 5 * -			
試料 No.	試料	表面粗さ Ra (μm)	気孔率 (vol%)	Iサチング 率 (A/min)	相対値
75	MgO	0.09	0	8	1.00
76		0.72	0	11	1.38
*77		1.60	0	33	4.13
78		0.09	2	9	1.13
*79		0.30	5	21	2.63
80	YzO3	0.04	0	15	1,00
* 81		1.30	0	47	3,13
82		0.08	2	14	0,93
* 83		0.11	4	38	2,53
84	YC2	0.08	0	17	1.00
* 85		1.44	0	50	2.94
86		0.12	1	19	1.12
* 87		0.30	5	43	2.53
88	YN	0.08	0	20	1.00
*89		1.50	0	53	2.65
90		0.60	2	19	0.95
*91		0.70	6	48	2.40
92 * 93 94 * 95	MgAl 204 (スピネル)	0.05 1.20 0.05 0.40	0 0 2 5	33 105 37 124	1.00 3.18 1.12 3.76
96 * 97 98 * 99	MgzAl 4Si 501B (コージェライト)	0.03 1.33 0.28 0.60	0 0 2 6	47 105 81 122	1.00 2.23 1.72 2.60
100	Y3A15012	0.03	0.	26	1.00
*101	(YAG)	1.10		77	2.96
102	YzSizOマ	0.04	0	41	1.00
*103	(ダイシリケート)	1.41		95	2.32

*印は本発明の範囲外の試料を示す。

Table 3. HBr etch